

2016 SEMICON Europa

西歐電子設備與智慧製造產業參訪團

出團日期：

105 年 10 月 20 日至 105 年 10 月 30 日

出團目的：

本團鎖定歐洲市場，針對半導體零組件相關技術領域，拜會歐洲產學研究單位及科技聚落，並於 2016 SEMICON Europa 舉辦臺歐半導體智慧製造與設備論壇暨商談媒合會，提供臺灣半導體設備、材料及相關零組件業者與歐洲業者技術合作與交流的平台，進而拓展歐洲市場。並了解德國設備材料等零組件產業鏈、深入與法國廠商交流及建立在歐人脈，鎖定先進設備技術引進或人才招攬。

報名方式：

以 Email 方式報名，請參考背面行程規劃，若有問題請與以下窗口聯繫：

光電及半導體設備產業推動辦公室

謝孝辰專員，Email：maxhsieh@mail.mirdc.org.tw TEL：(02)2709-6987 Ext. 518

王麗銘專員，Email：polinawang7@gmail.com TEL：(02)2709-6987 Ext. 512

臺歐半導體智慧製造與設備論壇暨商談媒合會 - 技術洽詢窗口：

光電及半導體設備產業推動辦公室 主任 林建憲博士/謝孝辰專員

Email：jslin@mail.mirdc.org.tw / maxhsieh@mail.mirdc.org.tw

※請以 Email 方式報名，名額有限，欲報速從，謝謝！

行程規劃：

日期	行程	地點	行程內容
10/20(四)	A	臺灣桃園 德國杜塞道夫	桃園機場集合 桃園機場→史基浦機場→杜塞道夫機場
10/21(五)		杜塞道夫	中午：抵達杜塞道夫 下午：預定參觀國際工程材料展
10/22(六)		杜塞道夫	預定全天參觀國際工程材料展
10/23(日)		杜塞道夫/里昂/ 格勒諾勃	移動日(杜塞道夫->里昂->格勒諾勃)
10/24(一)		格勒諾勃	上午：預定拜訪法國矽谷 Minalogic 產業聚群 下午：預定拜訪法國科技研究組織 CEA-Leti
10/25(二)		格勒諾勃	上午：參觀 SEMICON Europa 下午：預定參觀 IoT Planet Trade Show
10/26(三)		格勒諾勃	上午：舉辦臺歐半導體智慧製造與設備論壇暨商談媒合會 下午：預定拜訪意法半導體
10/27(四)	B	格勒諾勃/馬賽	上午：搭車前往馬賽 下午：預定拜訪 ARCSIS 聚落
10/28(五)		馬賽/尼斯	上午：搭車前往尼斯 下午：預定拜訪 Pole SCS 產業聚群
10/29(六)		尼斯/臺灣	搭機返臺 藍色海岸機場→史基浦機場→桃園機場
10/30(日)		臺灣桃園	預定下午抵達臺灣桃園機場

註：主辦單位保留行程變更權利，行程若有調整將通知已報名廠商

指導單位：經濟部工業局

主辦單位：財團法人金屬工業研究發展中心

協辦單位：光電及半導體設備產業推動辦公室(OSEC)

SEMI Taiwan

台灣電子設備協會(TEEIA)

中華民國對外貿易發展協會(TAITRA)

法國在台協會商務處(Business France)

玉弼科顧問有限公司(UBIK)



金屬工業研究發展中心
Metal Industries Research & Development Centre
www.mirdc.org.tw



光電及半導體設備產業推動辦公室
Optical & Semiconductor Equipment Industry
www.osec.org.tw



台灣電子設備協會
TAIWAN ELECTRONIC EQUIPMENT
INDUSTRY ASSOCIATION (TEEIA)
www.teeia.org.tw



TAITRA

